



NRS1414Hxx

通用工控数据链路

850nm 光纤

DC-50MBd 高性能光电发射器件

产品特点

- ❖ 完全国产化设计与制造，供应链自主可控
- ❖ 数据传输速率：DC-50MBd
- ❖ 气密封装结构
- ❖ HBM ESD 防护：±8000V
- ❖ 工业级宽温：-40℃~+85℃
- ❖ 螺纹型、非螺纹型和金属 ST 接口可选
- ❖ 适配多种芯径多模光纤，通用性强
- ❖ 金属 ST 接头能显著降低电磁干扰的影响
- ❖ 支持信号地与金属端口地分离，降低耦合噪声
- ❖ 无需额外板载安装配件
- ❖ 满足 RoHS 环保要求

产品应用

- ❖ 工厂自动化与工业控制
- ❖ 局域网络通信
- ❖ 强电磁干扰工业/电力场景
- ❖ 高可靠性工业网络与现场总线
- ❖ 发电、医疗、交通等专业工业通信

产品概述

NRS1414Hxx 系列是观岩科技自主研发、完全国产化的高性能、低成本 850nm 多模光纤发射器，专为工业自动化、局域网络、音视频传输及现场总线等应用场景打造。可配合 850nm 多模光纤接收器 NRS2418xx 使用，可为工业、发电、医疗、交通等领域提供稳定可靠、自主可控的光纤通信链路。

该产品采用高功率 850nm LED 芯片，支持多种芯径的多模光纤，包括 50/125μm、62.5/125μm、100/140μm 及 200μm，具备优异的光耦合效率和广泛的应用兼容性。NRS1414Hxx 支持 -40℃ 至 +85℃ 宽温工作环境，适应严苛的工业现场需求。

该产品配有标准 ST 光纤接口，提供带螺纹，不带螺纹和金属接口可选。金属接口与外侧接地引脚实现电气连通，信号地与接地引脚相互独立，在强电气噪声环境中仍能保障信号地完整性。当金属端口与接地良好的机壳实现可靠电气连通时，金属端口还能易受噪声干扰的电路提供额外的电磁干扰屏蔽。作为国产化器件，NRS1414Hxx 在供应链安全、技术支持和定制化服务方面具有显著优势。

产品型号列表

芯片型号	说明
NRS1414HTZ	带螺纹的 ST 接口
NRS1414HMZ	金属 ST 接口
NRS1414HZ	不带螺纹的 ST 接口

评估套件

套件型号	收发器型号
NREK-801	NRS1414TZ/NRS2412TZ
NREK-802	NRS1414CTZ/NRS2412CTZ
NREK-803	NRS1413LTZ/ NRS2412CTZ
NREK-804	NRS1413TZ/NRS2412TZ
NREK-805	NRS1413TZ/NRS2418TZ
NREK-806	NRS1414HTZ/NRS2418TZ
NREK-807	NRS1715STZ/NRS2418TZ
NREK-808	NRS1413TZ/NRS2416TZ

所有套件均包含对应型号的一对收发器件，一个评估板和使用说明。

传输距离选型

传输速率 (Mbaud)	传输距离(米)	发射器	接收器	光纤芯径 (μm)	对应评估套件
DC-5	2500	NRS1414TZ	NRS2412TZ	62.5/125	NREK-801
DC-5	1750	NRS1414CTZ	NRS2412CTZ	62.5/125	NREK-802
DC-5	1500	NRS1413LTZ	NRS2412CTZ	62.5/125	NREK-803
DC-5	2750	NRS1413TZ	NRS2412TZ	62.5/125	NREK-804
DC-50	2000	NRS1413TZ	NRS2418TZ	62.5/125	NREK-805
DC-50	2000	NRS1414HTZ	NRS2418TZ	62.5/125	NREK-806
DC-50	3250	NRS1715TZ	NRS2418TZ	62.5/125	NREK-807
20-125	700	NRS1413TZ	NRS2416TZ	62.5/125	NREK-808
20-155	600	NRS1413TZ	NRS2416TZ	62.5/125	NREK-808

上述传输距离均为最差情况能保证的值，NRS1414TZ，NRS1414CTZ 和 NRS1414HTZ 发射正向驱动电流为 60mA，NRS1413TZ 和 NRS1413LTZ 发射正向驱动电流为 6mA。

订购信息及包装

芯片型号	MOQ(1 根管条)	MPQ (整盒包装, 20 根管条)
NRS1414HTZ	15pcs	300pcs
NRS1414HMZ	15pcs	300pcs
NRS1414HZ	15pcs	300pcs

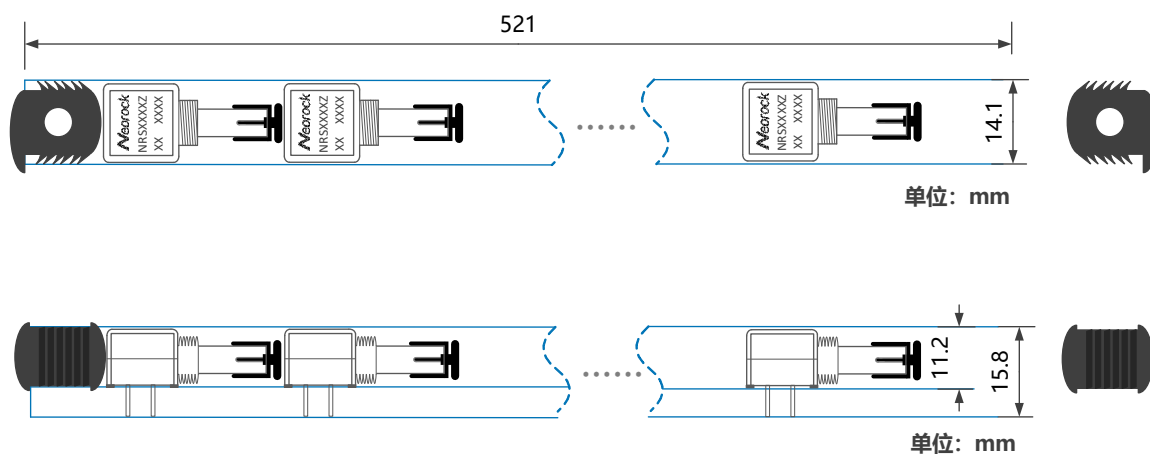


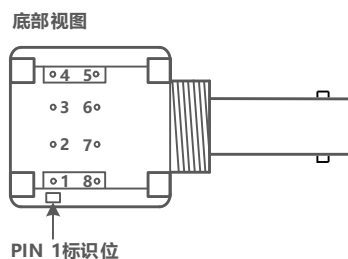
图 1 管条包装信息



图 2 外包装箱信息

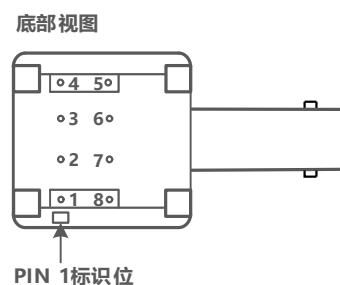
NRS1414HTZ/NRS1414HZ 管脚定义

管脚序号	管脚名称	管脚定义
1	NC	NC
2	Anode	LED 阳极
3	Cathode	LED 阴极
4	NC	NC
5	NC	NC
6	Anode	LED 阳极
7	Anode	LED 阳极
8	NC	NC



NRS1414HMZ 管脚定义

管脚序号	管脚名称	管脚定义
1	GNDS	光口接地
2	Anode	LED 阳极
3	Cathode	LED 阴极
4	GNDS	光口接地
5	GNDS	光口接地
6	Anode	LED 阳极
7	Anode	LED 阳极
8	GNDS	光口接地



ESD 等级

参数	参考标准	通过电压	通过等级
静电放电敏感度试验 ESD(HBM)	ANSI/ESDA/ JEDEC JS-001-2017	±8000V	CLASS 3B (≥8000V)

绝对最大额定值

参数	符号	最小值	最大值	单位	说明
存储温度	T_s	-55	+85	°C	
工作温度	T_a	-40	+85	°C	
发射器正向驱动电流	I_F		70	mA	
反向电压	V_R	10		V	$I_F = -1\mu A$ dc
反向漏电流	I_R		1	μA	$V_R = 10V$
焊接温度 ^[1]			260/10	°C/s	

1. 在距离引脚进入壳体位置至少 2.0 毫米的位置进行焊接。

发射器光电性能参数 (工作温度范围-40°C ~ 85°C)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	说明
50/125 μm 光纤输出 ^{[1] [2]}	PT50	-20 -21	-18	-15 -14	dBm	$I_F = 60mA, T = 25^\circ C$ $I_F = 60mA, T = -40^\circ C \sim 85^\circ C$
62.5/125 μm 光纤输出 ^{[1] [2]}	PT62	-16 -17	-14	-12 -11	dBm	$I_F = 60mA, T = 25^\circ C$ $I_F = 60mA, T = -40^\circ C \sim 85^\circ C$
100/140 μm 光纤输出 ^{[1] [2]}	PT100	-13 -14	-10	-8 -7	dBm	$I_F = 60mA, T = 25^\circ C$ $I_F = 60mA, T = -40^\circ C \sim 85^\circ C$
200 μm HCS 光纤输出 ^{[1] [2]}	PT200	-6 -7	-3	-1 0	dBm	$I_F = 60mA, T = 25^\circ C$ $I_F = 60mA, T = -40^\circ C \sim 85^\circ C$
输出光功率温度系数 ^[1]	PT/T		-0.21		%/°C	
峰值辐射波长	P_K	830		880	nm	
正向偏置电压	V_F	1.3	1.55	1.7	V	$I_F = 60mA$

1. PT 是在 1 米多模光纤的末端，配合 ST 陶瓷插芯，使用大面积探测器测量得到。

2. 将光功率单位从毫瓦转换为 dBm 时，参考功率为 1 毫瓦。换算公式为：光功率 $P(dBm) = 10\log(P(mW)/1mW)$ 。

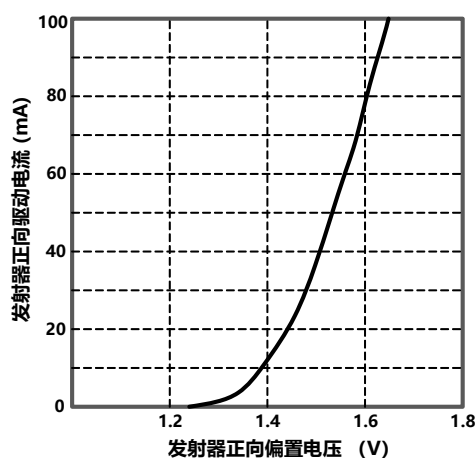


图3 发射器正向偏置电压与正向驱动电流曲线

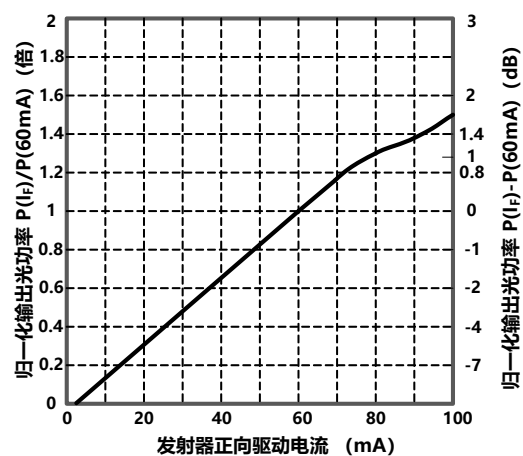


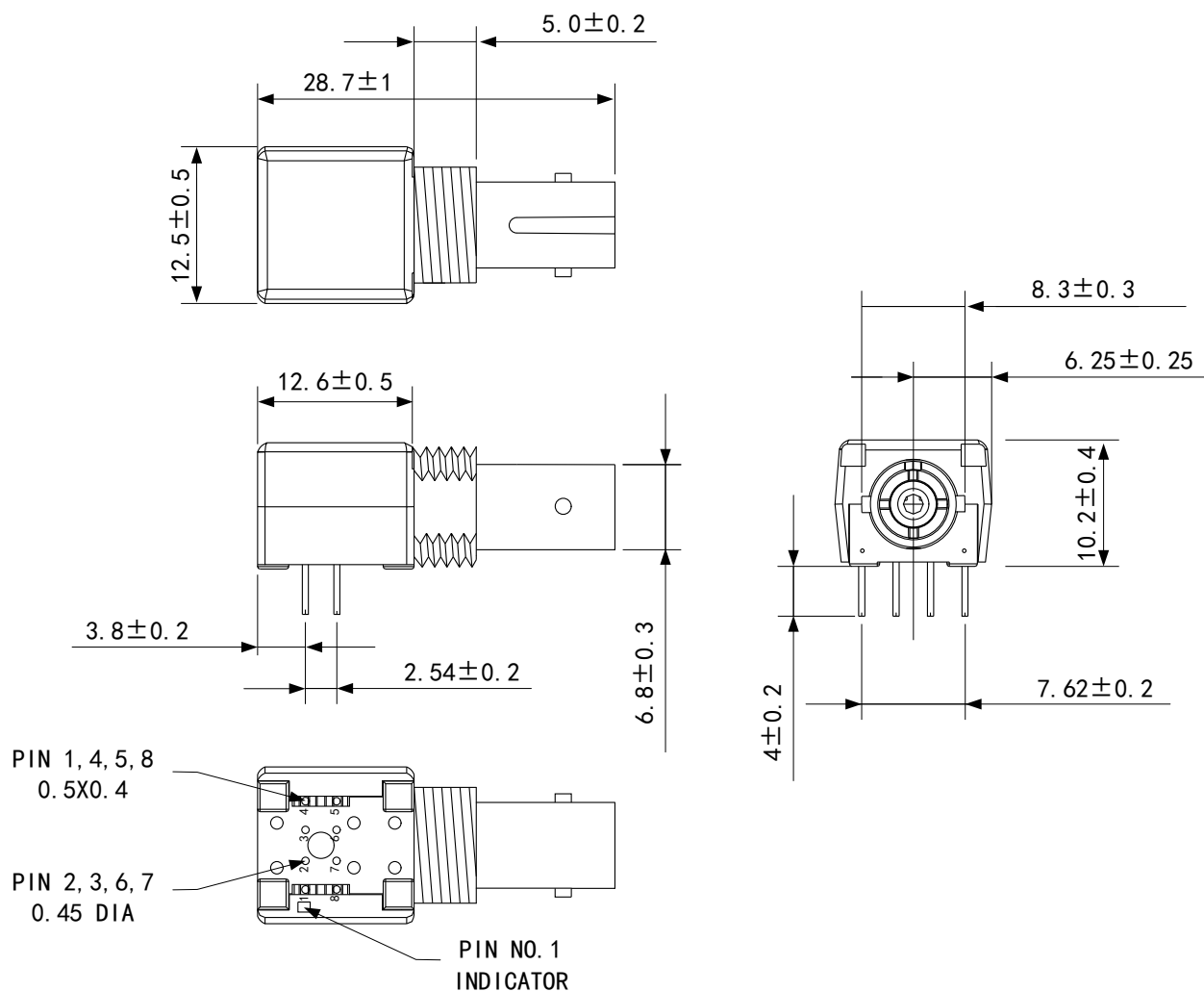
图4 发射器正向驱动电流与归一化输出光功率曲线

图 4 给出了 NRS1414Hxx 正向驱动电流与归一化输出光功率曲线，归一化基准为 60mA 正向驱动电流时对应的输出光功率，左侧坐标为倍数变化，右侧坐标为 dB 变化。

通过图 4 可计算其他正向驱动电流所对应的输出光功率，举例如下

常温下 NRS1414Hxx 在 60mA 正向驱动电流下的输出光功率典型值为-14dBm，如果 NRS1414Hxx 的正向驱动电流降为 30mA，从左侧坐标可以看出，其输出光功率为 60mA 正向驱动电流下输出光功率的 0.5 倍，从右侧坐标可以看出，其输出光功率相比 60mA 正向驱动电流下输出光功率变化了-3dB，即为 -17dBm。

带螺纹 ST 接口器件 (NRS1414HTZ) 外形尺寸图



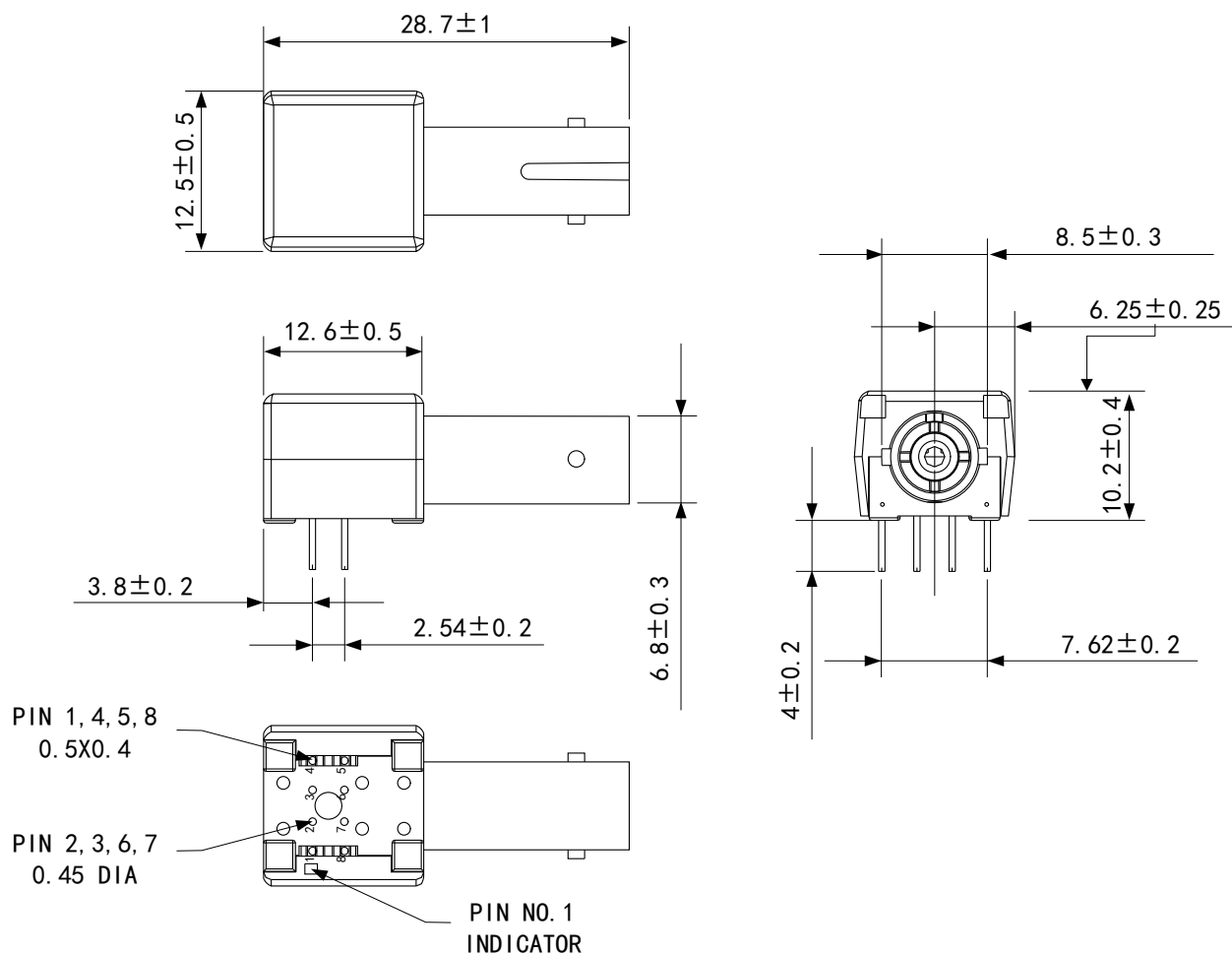
注释:

所有尺寸单位均为毫米。

为确保八根针脚能顺畅安装到 PCB 板上, 建议 PCB 板八个针脚开孔直径至少为 1.02 毫米。

金属 ST 接口器件 (NRS1414HMZ) 和不带螺纹 ST 接口器件 (NRS1414HZ)

外形尺寸图



注释:

所有尺寸单位均为毫米。

为确保八根针脚能顺畅安装到 PCB 板上, 建议 PCB 板八个针脚开孔直径至少为 1.02 毫米。

PCB Layout 设计推荐尺寸

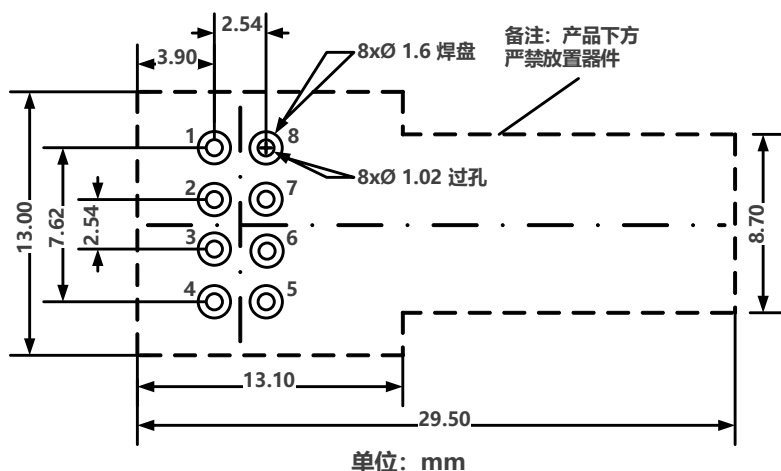


图 5 PCB Layout 设计推荐尺寸图（俯视图）

应用方案建议

5V 电源电压

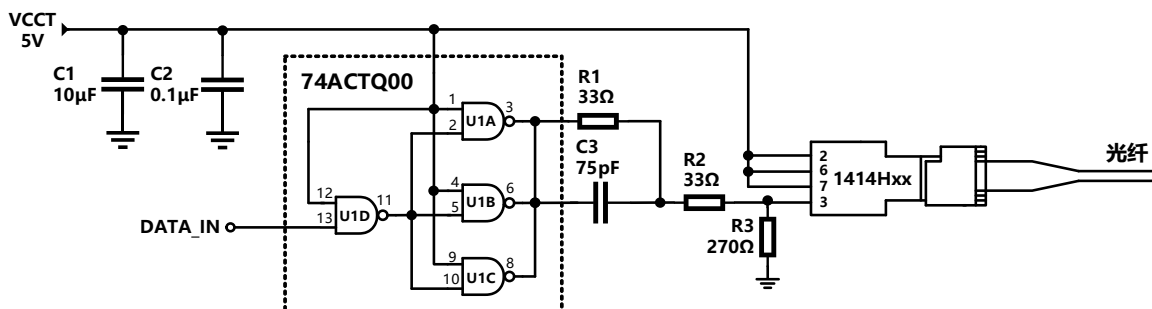


图 6 NRS1414Hxx 在 5V 电源电压下的典型应用电路图

通过调节 R1、R2 和 R3 电阻阻值可以在功耗与传输距离之间进行折衷设计，举例如下。

如果最大的传输距离要求 2000 米，通过图 8 可知，NRS1414Hxx 的驱动电流需为 60mA，通过图 3 可知，NRS1414Hxx 在驱动电流为 60mA 时，正向导通电压为 1.55V，74ACTQ00 在输出 60mA 时的压降 V_{GATE} 约为 0.15V，那么计算限流总电阻 R_{TOT}

$$R_{TOT} = \frac{V_{CC} - V_F - V_{GATE}}{I_F} = \frac{5V - 1.55V - 0.15V}{60mA} = 55\Omega$$

$$\text{那么 } R_1 = R_2 = 0.6 \times R_{TOT} = 33\Omega$$

$$R_3 = 8 \times R_1 = 264\Omega, \text{ 取常用电阻 } 270\Omega$$

$$C_3 = 1.25(pF/mA) \times I_F(mA) = 75pF$$

3.3V 电源电压

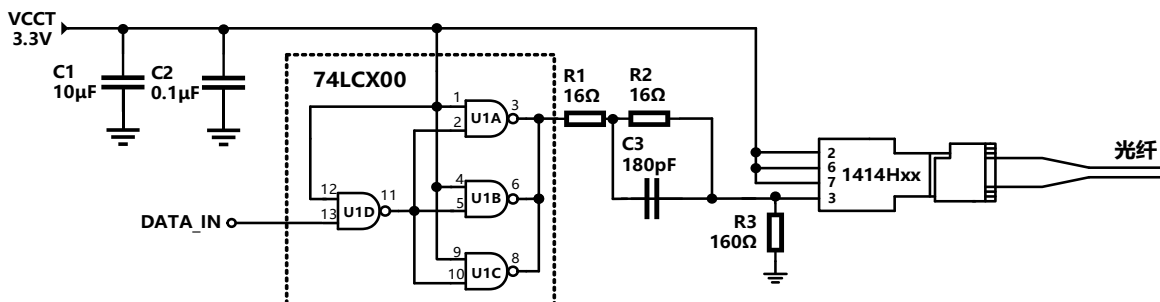


图 7 NRS1414Hxx 在 3.3V 电源电压下的典型应用电路图

通过调节 R1、R2 和 R3 电阻阻值可以在功耗与传输距离之间进行折衷设计，举例如下。

如果最大的传输距离要求 2000 米，通过图 8 可知，NRS1414Hxx 的驱动电流需为 60mA，通过图 3 可知，NRS1414Hxx 在驱动电流为 60mA 时，正向导通电压为 1.55V，74LCX00 在输出 60mA 时的压降 V_{GATE} 约为 0.15V，那么计算限流总电阻 R_{TOT}

$$R_{TOT} = \frac{V_{CC} - V_F - V_{GATE}}{I_F} = \frac{3.3V - 1.55V - 0.15V}{60mA} = 27\Omega$$

$$\text{那么 } R_1 = R_2 = 0.6 \times R_{TOT} = 16\Omega \quad R_3 = 10 \times R_1 = 160\Omega \quad C_3 = 3(pF/mA) \times I_F(mA) = 180pF$$

图 8 给出的传输距离是没有考虑额外的系统损耗的,如果有额外的系统损耗,需要通过图 8 的左侧坐标,位移额外的系统损耗值 (以 dB 为单位) 来计算传输距离极限，举例如下

NRS1414Hxx 的驱动电流为 60mA 时，可从图 8 中得出，全温下其传输距离可以保证 2000 米。若有额外 4dB 的系统损耗，全温下其传输距离仍然可以保证 1000 米。

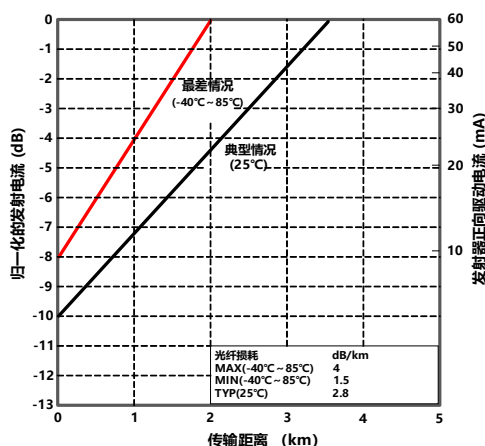


图 8 NRS1414Hxx/2418xx 配合 62.5/125µm 芯径光纤的传输距离极限

电磁屏蔽加强建议

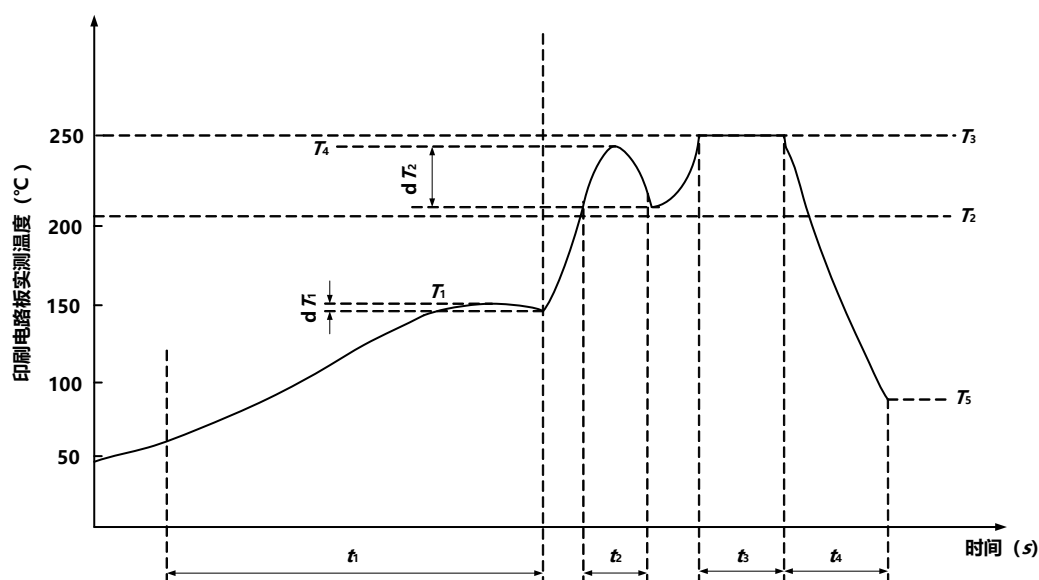
如果器件工作在极端的电气噪声中, 建议选择 NRS1414HMZ, 其金属套筒光口与器件外侧四个 GNDS 引脚 (PIN1,4,5,8) 相连, 且与信号地的引脚是隔离的。在使用时, 需要将四个 GNDS 引脚 (PIN1,4,5,8) 使用单独的路径接地, 且与电路板的信号地进行隔离, 可以为器件提供更良好的电磁干扰屏蔽。

在发生 ESD 的情况下, 15kV 的 ESD 通过连接器端口进入器件不会导致器件损坏故障, 但金属端口并不能保证在 ESD 事件发生期间系统无误码运行。

无铅波峰焊接温度曲线推荐

推荐使用波峰焊对器件进行焊接，推荐焊接条件如下

参数	条件	说明
预热温度	130°C~150°C	
预热时间	180s	从预热段到保温段的温度下降最大不超过 5°C，即 $dT_1 < 5^\circ\text{C}$
保温温度	150°C~170°C	
保温时间	10s~30s	
焊接温度	250°C±2°C	两波峰焊接之间的温度下降最低点不低于焊料的融化温度，即 $dT_2 < 15^\circ\text{C}$
焊接时间	3s~4s	



$T_1 > 150^\circ\text{C}$ $T_2 > 220^\circ\text{C}$ $T_3 = 250^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ $T_4 > 230^\circ\text{C}$ $T_5 < 80^\circ\text{C}$ $T_3 - T_1 < 100^\circ\text{C}$
 $dT_1 < 5^\circ\text{C}$ $dT_2 < 15^\circ\text{C}$
 $t_1 > 60\text{s}$ $t_2 + t_3 > 3\text{s} \sim 5\text{s}$

图 9 无铅波峰焊接温度曲线推荐图

产品使用注意事项

- 1) 建议存储条件：温度 0°C~40°C，湿度 10%~80%。
- 2) 静电防护：尽管该系列产品具有较高的静电防护等级（HBM: NRS1414Hxx CLASS 3B），在存储和使用该系列产品时仍应注意做好静电防护，以防止不必要的静电损伤。
- 3) 光口保护：该系列产品为光电器件，为保证产品性能，光纤接口应注意防尘保护，在存储、焊接时，应将防尘塞安装到位，对光口进行有效的防尘保护。正常使用时，应将光纤接口固定在光口，光纤自然伸出，不可强行扭动光纤。
- 4) 管脚保护：为保证产品的良好焊接及固定，应注意对管脚的有效保护，在焊接前，应尽量将产品放置在配套管条中存储，以免管脚变形、压伤等。
- 5) 化学清洗：推荐用于清洗的溶剂

醇类：甲醇、异丙醇、异丁醇

脂肪烃类：己烷、庚烷

其他：皂液、石脑油

请勿使用部分卤代烃（如 1,1,1-三氯乙烷）、酮类（如甲基乙基酮）、丙酮、氯仿、乙酸乙酯、二氯甲烷、苯酚、二氯亚甲基或 N-甲基吡咯烷酮。此外，不建议使用含卤代烃的清洁剂，因其存在潜在的环境危害。